

Rohde & Schwarz Technology Symposium 2026

Where Measurement Meets Innovation



「次世代技術が切り拓く、ビジネスの新たな可能性」

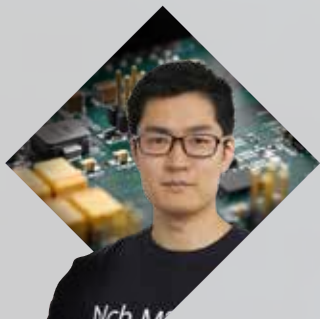
AI、量子コンピューティング、そして6G。加速する技術革新の最前線で活躍するエキスパートを招き、次世代の市場動向とテクノロジーが描く未来の設計図を提示します。本シンポジウムでは、不透明な時代におけるビジネスの確かな「道標」を提示し、具体的な評価手法までを網羅する貴重な機会をご提供いたします。また、会場内では、パートナー企業による先進ソリューション展示や企業セミナー、さらには弊社エンジニアによる他社製品との性能比較デモや技術相談窓口も併設。理論と実践が交差する、知の交流の場へぜひ足をお運びください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

来場特典

モノづくり電子系 YouTuber イチケン氏登場！

オシロスコープやマルチメーターなどの電子計測器のレビューや、電子工作、電気回路の基礎解説など、「モノづくり電子系YouTuber」としてご活躍されているイチケン氏による**ショートセミナー**、並びに特別**展示ブース**ではオシロスコープによる電気機器の評価などを行う予定です。



技術相談窓口を開設 懇親会では異業種交流も！

当社が実施したセミナー内容に関するご質問や、さらに深い技術情報について知りたい方向けに、**実機を使用したデモ**を通じて理解を深めていただくための技術相談窓口をご用意。当社のエンジニアが、お客様の業務上の課題解決に向けたご相談にのります。

懇親会では、異なる業界の方々との交流を通じて、新たなビジネス・ネットワーク創造の場としてご利用下さい。



※ 画像はイメージです

早期申込でノベルティも！ (対象期間：3月19日まで)

高速通信の進化とともに、充電も次のステージへ進めませんか？“置くだけ充電”を叶える弊社ロゴ入りワイヤレスチャージャーをプレゼント。

ワイヤレスチャージャーの入手方法は**早期申込期間中**にお申し込みいただき、かつシンポジウム当日に**ご来場**いただいた方にプレゼントいたします。申し込み対象期間は3月19日まで。どうぞお早めにお申し込みください。



※ 画像はイメージです。
スマートフォンやPCは付属しておりません。

開催日時

2026年 **5月22日(金)**

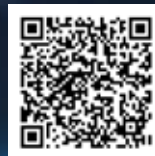
10:20 ~ 17:35 セミナー
17:45 ~ 19:00 懇親会

会場

赤坂インターシティコンファレンス
溜池山王駅・国会議事堂前駅直結

お申し込み

参加費無料・事前登録制
詳細は右下のQRよりご確認ください



問い合わせ

Rohde & Schwarz Technology Symposium 2026
運営事務局

rsj_techsympo2026@newsbase.co.jp

<https://www.rohde-schwarz.com/jp/TechSym2026-Tokyo>

タイムスケジュール

時間	基調講演				
10:20 - 10:40	『オープニングスピーチ』 齋藤 直士 ローデ・シュワルツ・ジャパン				
10:40 - 11:20	『物理融合AIによる新たなマイクロ波地球観測の展開』 廣瀬 明氏 東京大学 教授				
11:30 - 12:10	『量子コンピュータの最新研究開発・ビジネス動向：誤り耐性量子コンピュータの時代へ』 川畑 史郎氏 法政大学 教授				
12:10 - 12:50	『アンテナ設計における量子アニーリングの適用』 山口 良氏 ソフトバンク株式会社				
12:50 - 14:00	昼食・製品展示会・ショートセミナー・企業セミナーなど				
	車載EMC評価	EMCの最新規格と動向	最先端デバイス評価	最先端車載技術	未来の通信技術
14:00 - 14:45 セッション1	広帯域信号を用いたイミューニティ近接試験法に関するISO11451/2規格の動向	GXに向けた次世代パワーエレクトロニクスと計測技術	GaN HEMTを用いたRF機器の最新動向と将来展望	自動車コネクティビティの未来：技術動向とシステムの複雑化という課題の克服	Device to Cellと3GPP NTN - 似て非なる携帯衛星通信規格
	Ph. D. 田中 広志氏 トヨタ自動車(株)	舟木 剛氏 大阪大学大学院 教授	住吉 高志氏 住友電工デバイス・イノベーション(株)	Mr. Holger Rosier ローデ・シュワルツ	富田 浩史 ローデ・シュワルツ・ジャパン
			AI 翻訳		
14:45 - 15:55	休憩・製品展示会・ショートセミナー・企業セミナーなど				
15:55 - 16:40 セッション2	「自動車OEMが考える部品EMC試験法とその運用」に関する業界の取り組み	医療機器の電磁両立性(EMC)要求事項とIEC 60601-1-2のポイント(仮題)	実信号を用いた広帯域アクティブRFコンポーネントの特性評価	リアルシミュレーションを通じて自動車レーダーのイノベーションを加速	Wi-Fi 7 / 8 - 近づく市場 席巻への備え
	手島 由裕氏 マツダ(株)	植田 雄介氏 (株)UL Japan	尾崎 超 ローデ・シュワルツ・ジャパン	Dr.-Ing. Michael Stelzig fiveD GmbH	中上 剛 ローデ・シュワルツ・ジャパン
			AI 翻訳		
16:50 - 17:35 セッション3	車載ネットワークを支えるコモンモードチョークの進化	航空宇宙および防衛アセンブリのEMC試験に関する考慮事項	最新のネットワークアナライザ測定システムで加速するRFフロントエンド測定	加速する車載センサーコネクティビティ	研究から標準規格へ：6Gの測定の視点
	浅川 公男氏 TDK (株)	Mr. Cha Yoon Leon ローデ・シュワルツ・アジア	横溝 明大 ローデ・シュワルツ・ジャパン	浦邊 康雄氏 グラナイトリバーラボ・ジャパン(株)	Ph. D. Taro Eichler ローデ・シュワルツ
		AI 翻訳		谷島 潔氏 アナログ・デバイス(株)	AI 翻訳
17:45 - 19:00	懇親会・製品展示会				



12:50 - 14:00	ショートセミナー	企業セミナー
12:50 - 13:00	-	-
13:00 - 13:10	ネットアナの 他社製品との性能比較	SMFLレンタル(株)
13:10 - 13:20		ネクステム(株)
13:20 - 13:30	-	(株)ノイズ研
13:30 - 13:40	位相雑音アナライザの 他社製品との性能比較	ヘッドアコースティクス ジャパン(株)
13:40 - 13:50		(株)ペリテック
12:50 - 13:00	-	-

14:45 - 15:55	ショートセミナー	企業セミナー
14:45 - 14:55	-	-
14:55 - 15:05	オシロスコープの 他社製品との性能比較	マイクロウェーブ ファクトリー(株)
15:05 - 15:15		(株)マックスシステムズ
15:15 - 15:25	-	ヤマハ ファインテック(株)
15:25 - 15:35	イチケン氏によるセミナー ※全ての会場に中継	
15:35 - 15:45		
15:45 - 15:55	-	-

協賛企業

(2026年2月18日現在)

アナログ・デバイス株式会社
SMFLレンタル株式会社
グラナイトリバーラボ株式会社
株式会社テクノサイエンスジャパン
TDK株式会社
日本電計株式会社
ネクステム株式会社
株式会社ノイズ研究所
ヘッドアコースティクスジャパン株式会社
株式会社ペリテック
マイクロウェーブファクトリー株式会社
株式会社マックスシステムズ
ヤマハファインテック株式会社
株式会社UL Japan

※協賛企業様によるソリューション展示を行います